

(株)志村精機製作所

シムラセイキセイサクシヨ

試作品製造に特化し、試作部品製作から金型開発の流れにおいて一貫生産体制を構築しお客様のニーズを具体化しています。



当社は長年の経験により培った金属・樹脂の精密部品加工技術を活かし、現在は医療分野での複雑で高精度の微細加工に展開を進めています。今では内視鏡先端部品や医療ロボットの治療機器先端部品を手がけ、大手メーカー様からのご依頼を頂いております。是非、弊社の技術を医療の試作・開発に貢献したいと思っております。

主要設備

マシニング40台、NCフライス2台、放電1台、三次元測定機3台、測定顕微鏡1台、デジタルマイクロスコープ(ライカ)2台、ビデオマイクロスコープ6台、2D,3DCAD/CAM、その他測定器具

得意な加工分野

旋盤・NC旋盤加工 | フライス・M/C加工 | プレス・板金加工 | 研削加工 | 研磨加工 | 溶接加工
樹脂成形加工 | ゴム成形加工 | 放電加工(ワイヤー・形彫) | ばね・ワイヤーフォーミング加工
ガラス・レンズ加工 | セラミックス加工 | 熱処理 | めっき・蒸着・表面処理 | 塗装 | 金型製作
MIM(金属粉末射出成型) | 3Dプリンター(積層造形法) | 鋳造・ダイカストロストワックス
鍛造 | 各種試作開発 | その他加工:ガラスファイバー(形状により)

所在地：〒143-0022
大田区東馬込
1-49-6

T E L : 03-3771-6794
F A X : 03-3778-0057
E-mail : y.asano@shimuraseiki.co.jp
U R L : <http://www.shimuraseiki-3s.com>

部署名：取締役
担当者：浅野 雄三